

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pramono, 2002, *Pembuatan Dies Dengan Metode Elektroplating Tembaga, Nikel Dan Krom Dengan Rapat Arus 3 Ampere Dan Variasi Pencelupan 900 s, 1800 s, 2700 s Pada Polimer*, (Tugas Akhir S-1 Fakultas Teknik) Surakarta, UMS.
- Aloysius. S; A. Supriharto, 2002, *"Ketrampilan Elektroplating BLK Industri Semarang"*, hal lapiran, Semarang.
- Hartono Amtom J; Tomojiro Kaneda, 1995, *Mengenal Pelapisan Logam (Elektroplating)*, Yogyakarta, Andi Offset.
- Purwanto; Huda S, 2005, *"Teknologi Industri Elektroplating"*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Van Vlack. Djaprie, S, (Alih Bahasa) 1994, *Ilmu Logam Dan Teknologi Bahan*, Edisi ke-5, Jakarta, PT Erlangga.
- Sucayo, Bagiyo, 1999, *Ilmu Logam*, Surakarta, PT Tiga Serangkai.
- Tri Widodo Besar Riyadi, Sarjito, Masyrukan, and Ricky Ari Riswan, 2017, *"Mechanical properties of Cr-Cu coatings produced by electroplating"*.
https://scholar.google.co.id/citations?user=YuakjaAAAAAJ&hl=en#d=gs_md_citad&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DYuakjaAAAAAJ%26citation_for_view%3DYuakjaAAAAAJ%3AaqIVkmm33-oC%26tzom%3D-420.